

基板そり評価ジグ TH-230型



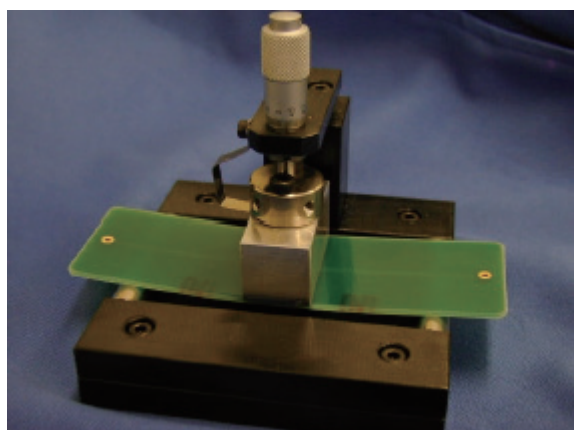
特徴



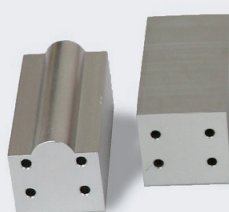
- 基板そり評価ジグ
- TH-230型/耐プリント基板曲げ性評価
JIS-C5101-4.35項に準拠した評価ジグ
- マイクロメータによりたわみ量を 設定
- オプションにより曲げ押し当てヘッド部の
R寸法製作可能です。

構造 アプリケーション

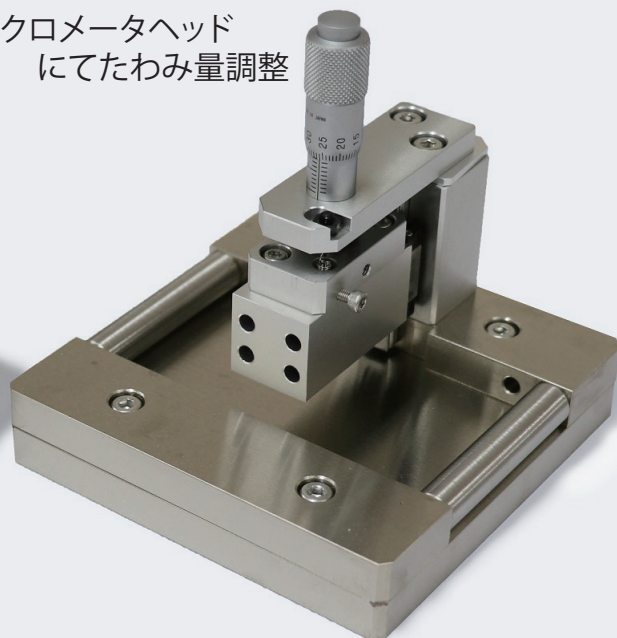
プリント基板評価、実装性評価、SMT部品評価、はんだ付け性・耐久性評価



マイクロメータヘッド
にてたわみ量調整



押し当てヘッド
R部変更 (OP)



押し当てヘッド

